

Procedimientos relativos a la correcta instalación de los SODIMM de Micron



Micron Technology es una de las empresas de semiconductores más innovadoras y eficaces del mundo. Gracias a nuestras operaciones internacionales en Asia, Europa y Norteamérica, fabricamos y comercializamos una línea completa de módulos y componentes de memoria de acceso dinámico aleatorio (DRAM), memoria Flash, sensores de imagen CMOS y otros semiconductores para una amplia gama de aplicaciones.

PASO 1



Utilice siempre bandas ESD cuando introduzca módulos en los zócalos.

PASO 2



Coloque el módulo en el zócalo, sujetándolo únicamente por los extremos.

PASO 3



Compruebe la alineación del módulo en el zócalo.

PASO 4



Ejerza presión sobre el PCB para ajustar el módulo a su posición final.

PASO 5



Si el módulo no se puede introducir fácilmente, extráigalo del zócalo y empiece de nuevo.

Ejemplos de utilización incorrecta



Nunca toque los chips de memoria al introducir un módulo.



No introduzca nunca los módulos por un ángulo o lateral a la vez.



No ejerza presión sobre los chips de memoria al colocar el módulo en su posición final.



Nunca toque los chips de memoria al extraerlos.